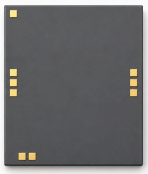
Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 300–6000 MHz

LCI-PA-300-6000-PS30T es un amplificador de potencia GaN MMIC en formato de die sin encapsular para 300–6000 MHz. Admite funcionamiento en CW.

Valores de la tabla RF: Potencia de salida saturada: 30 dBm (típico); Ganancia de potencia: 15 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 15 % (típico). Condiciones de ensayo RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V. Dimensiones del die: 2.15 × 2.46 × 0.1 mm.



Características RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Frecuencia de funcionamiento	f	300	-	6000	MHz
Potencia de salida saturada	Psat	28	30	32.5	dBm
Ganancia de potencia	Gp	13	15	17.5	dB
Planitud de la ganancia de potencia	ΔGp	-	±2.5	-	dB
Eficiencia de potencia añadida	PAE	10	15	25	%
Ganancia de pequeña señal	S21	14.5	17	18	dB

Polarización DC y corrientes

TA = +25 °C

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Tensión de drenador	Vd	24	28	29	V
Tensión de puerta	Vg	-2.8	-2.6	-2.2	V
Corriente de drenador en reposo	Id	-	0.27	-	A
Corriente dinámica de drenador	Idd	-	0.25	0.4	A
Corriente dinámica de puerta	Igg	-	-	1	mA

Valores límite

Valores límite; no son consignas de funcionamiento normal.

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidad
Tensión drenador-fuente máxima	Vd	-	-	29	-	V
Polarización de puerta mínima	Vg	-5	-	-	-	V
Potencia de entrada máxima	Pin	-	-	29	-	dBm
Temperatura máxima del canal	Top	-	-	190	-	°C

Valores límite

Valores límite; no son consignas de funcionamiento normal.

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidad
Temperatura de almacenamiento	TSTG	-65	-	150	-	°C
Tolerancia a desadaptación de carga	-	-	-	-	3:1	-

Dimensiones del chip

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del die	2.15 × 2.46 × 0.1	mm
Tolerancia del contorno en planta	±50 (Solo contorno en planta; no se especifica la tolerancia del espesor.)	µm

Registro de la publicación actual · 1.7 · 2026-11-12. Actualización de la descripción o del contenido editorial. Sustituye a la revisión 1.6.

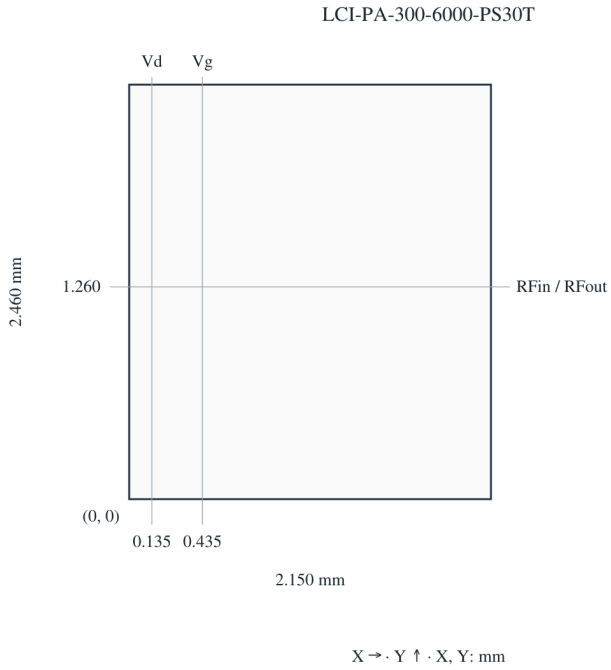
Integración del chip y secuencia de polarización

Al encender, aplicar la polarización de puerta antes que la de drenador. Al apagar, retirar primero la del drenador. Manipular en un entorno limpio con protección ESD y utilizar un soporte con expansión térmica compatible con el die de SiC. Contorno y coordenadas acotadas en mm. Este plano sirve como referencia dimensional. Para la fabricación y el conexionado por hilo se requieren planos completos.

Dimensiones de los pads de conexión

RFin: 100 × 100 µm; RFout: 100 × 100 µm; Vd: 100 × 100 µm; Vg: 100 × 100 µm.

Plano dimensional mecánico



Curvas de rendimiento

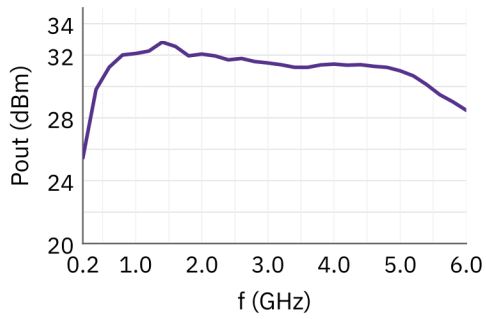
Consultar cada figura junto con las condiciones de funcionamiento indicadas.

Onda continua (CW) — Eficiencia de potencia añadida; Potencia de salida saturada; Corriente dinámica de drenador; Ganancia de potencia; Ganancia de pequeña señal.

Notas de la figura: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V. V1 = 0 V; V2 = -28 V; Pout/PAE/Id/Gp: Pin = 15 dBm; S21: Pin = -20 dBm. Las lecturas son aproximadas.

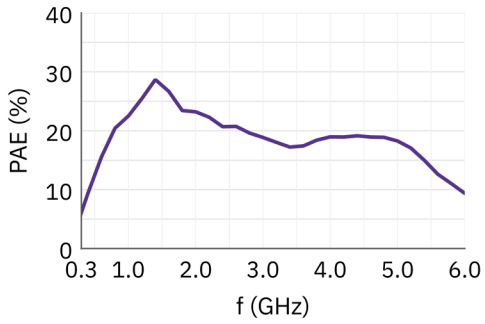
Pout

Pin = 15 dBm



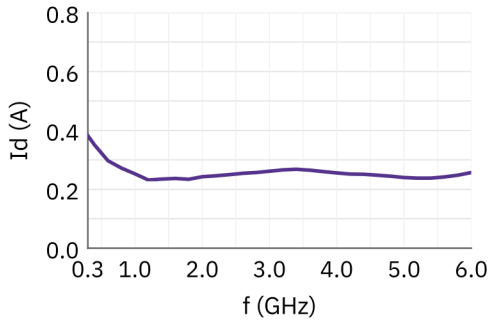
PAE

Pin = 15 dBm



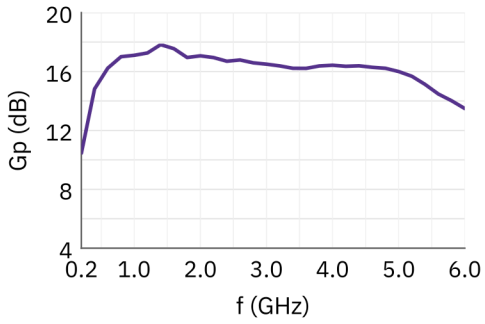
Id

Pin = 15 dBm



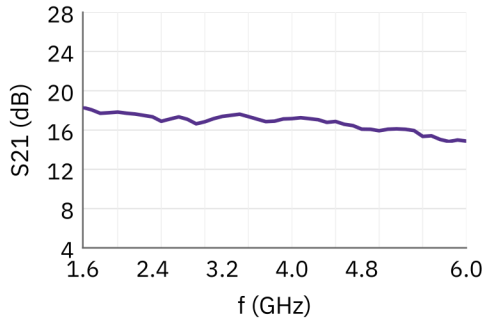
Gp

Pin = 15 dBm



S21

Pin = −20 dBm



CW

TA = +25 °C

Vd = +28 V

Vg = −2.6 V

V1 = 0 V

V2 = −28 V

Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.